

お客様各位

株式会社エンプラス半導体機器

## 第1回[九州]半導体産業展出展のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、この度弊社は第一回[九州]半導体産業展に出展致します。

車載・産業・通信分野における各種デバイス向け IC ソケットを多数展示しております。

Made in Japan の高品質コンタクトソリューションを是非ご覧下さい。

ご多忙中とは存じますが、この機会に是非ご来場賜り、弊社のブースをご高覧くださいます様、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■ 会 期 2024年9月25日(水)～26日(木) 10:00～17:00

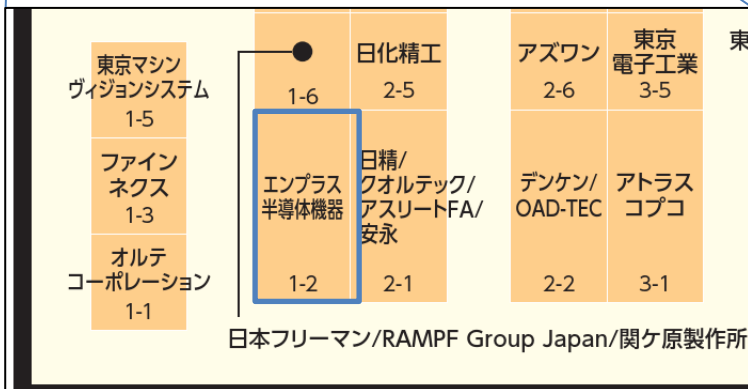
■ 会 場 マリンメッセ福岡 B館 ブース番号: No.1-2

■ 出展製品

- 個別温度コントロールソリューション
  - ① 個別温度コントロールシステム
  - ② 卓上型低温評価システム
- 発熱対応ソリューション
  - ① 微細ピッチ・多ピン BGA 用発熱対応ソケット
  - ② 超ハイパワー対応ヒートパイプソケット
- 高周波対応ソリューション
  - ① システムレベルテスト用高周波ソケット
  - ② 高周波対応ケルビンコンタクトソケット
- センサ・パワー半導体用バーンインソリューション
  - ① 超高温対応個別温度コントロールソケット
  - ② セミカスタム対応 AM コンタクトソケット
- 高電流対応ソリューション
  - ① 高電流対応ケルビンコンタクトソケット
  - ② 高電流対応ウエハー・チップコンタクター

以上

### ■ 出展小間位置



株式会社 エンプラス半導体機器  
 展示ブース  
 ブース No. : 1-2